

臻鼎科技控股 (4958 TT)

2023年第1季營運成果

2023年5月10日

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



簡報大綱

- 1 2023年第1季營運成果
- 2 策略布局
- 3 營運規劃與執行



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

2023年第1季營運成果

2023年第一季營運成果

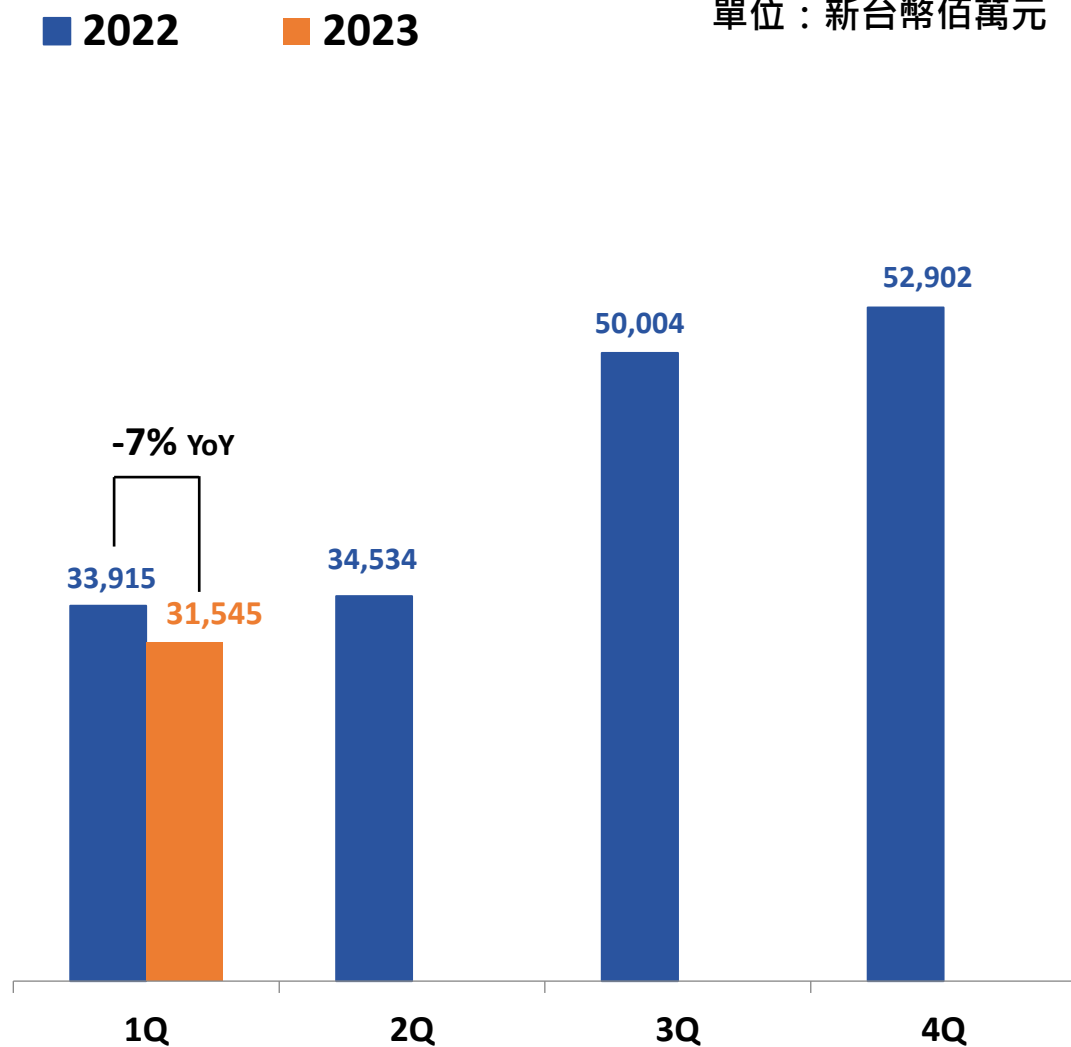
單位: 新台幣佰萬元, 除另予註明者外

	1Q23	1Q22	年變化 (%)
營業收入	31,545	33,915	-7.0%
營業毛利	5,075	6,387	-20.5%
營業毛利率	16.1%	18.8%	-2.7ppts
營業費用	3,857	3,491	10.5%
營業利益	1,219	2,896	-57.9%
營業利益率	3.9%	8.5%	-4.6ppts
營業外收入及支出	(318)	426	-
本期淨利	863	2,775	-68.9%
淨利率	2.7%	8.2%	-5.5ppts
歸屬於母公司之淨利	504	1,873	-73.1%
每股盈餘 (新台幣元) ⁽¹⁾	0.53	1.98	
營運活動之現金流入	11,746	14,192	-17.2%
資本支出	7,926	7,661	3.5%
現金及約當現金 ⁽²⁾	68,703	42,689	60.9%
股東權益報酬率 (%) ⁽³⁾	2.6%	9.6%	-7.0ppts

附註：(1) 2023年第一季加權平均流通在外股數為944,956仟股。(2)現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。
(3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

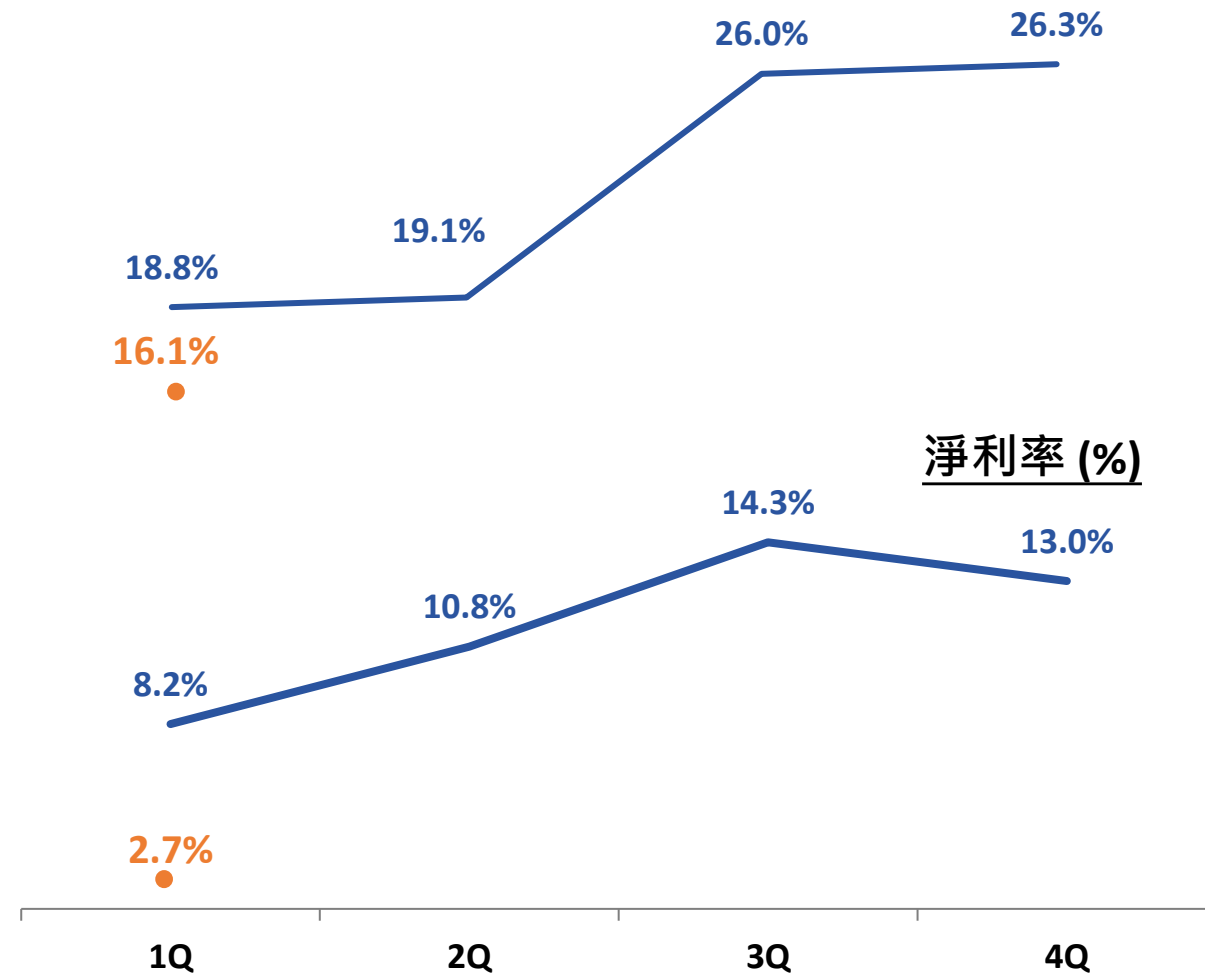
營業收入

單位：新台幣佰萬元

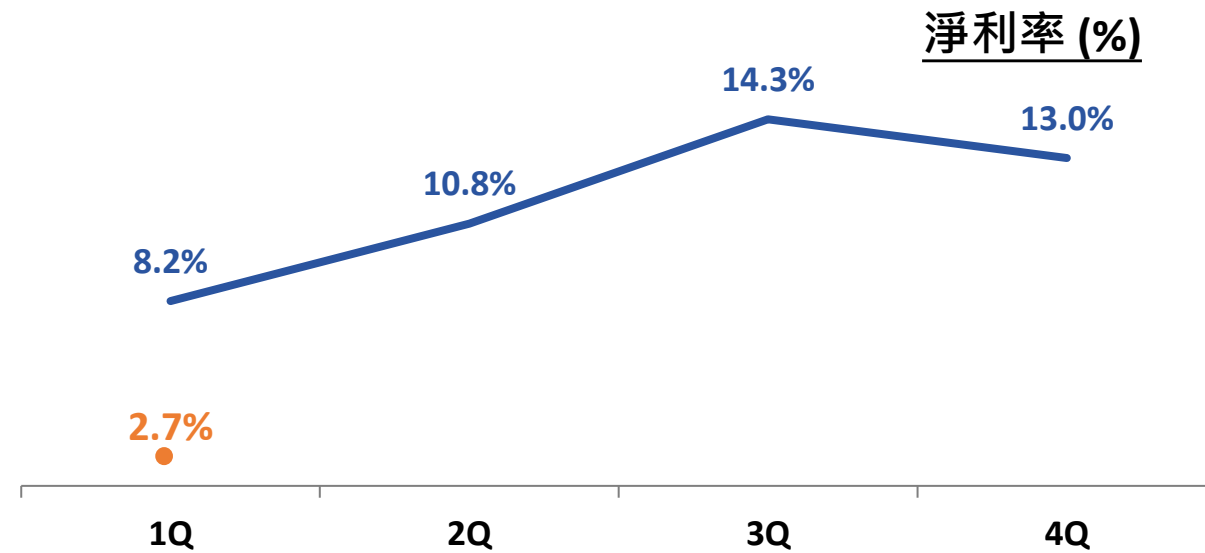


毛利率 (%)

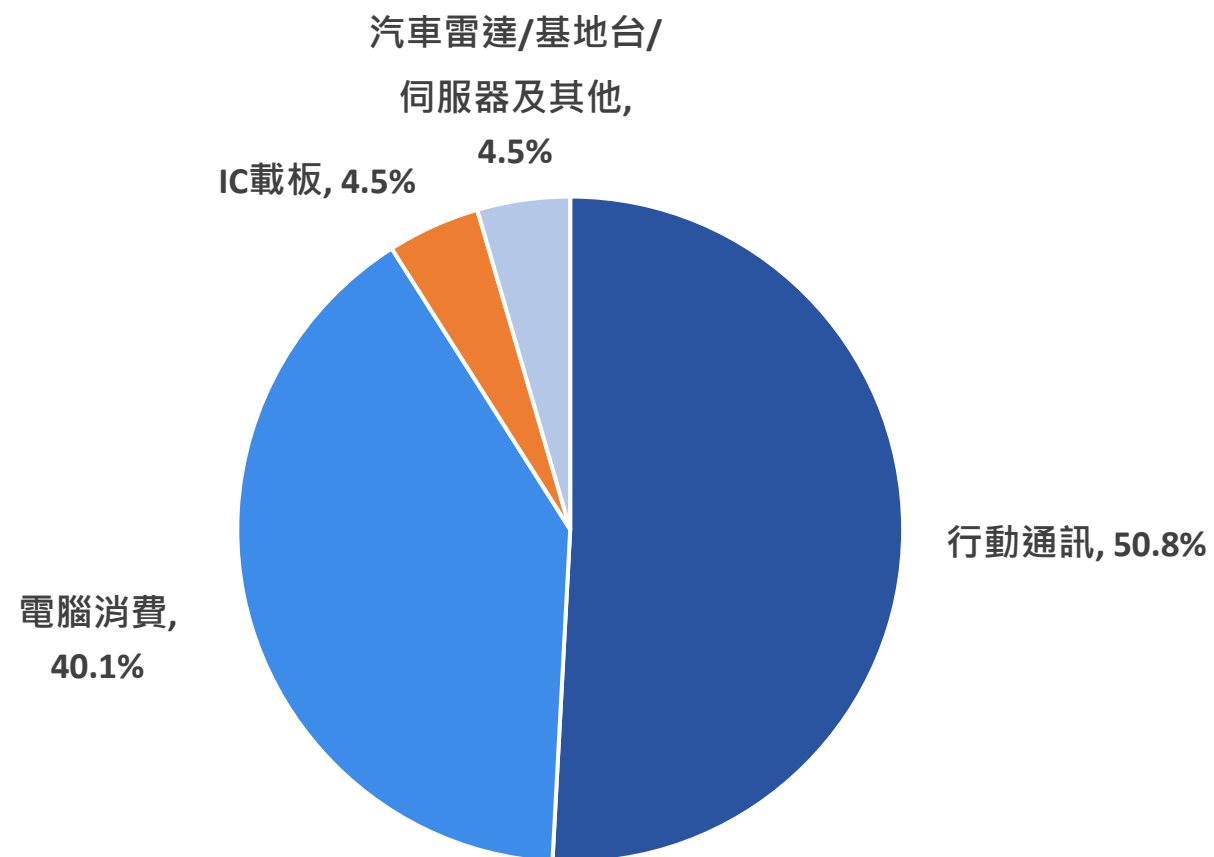
— 2022 — 2023



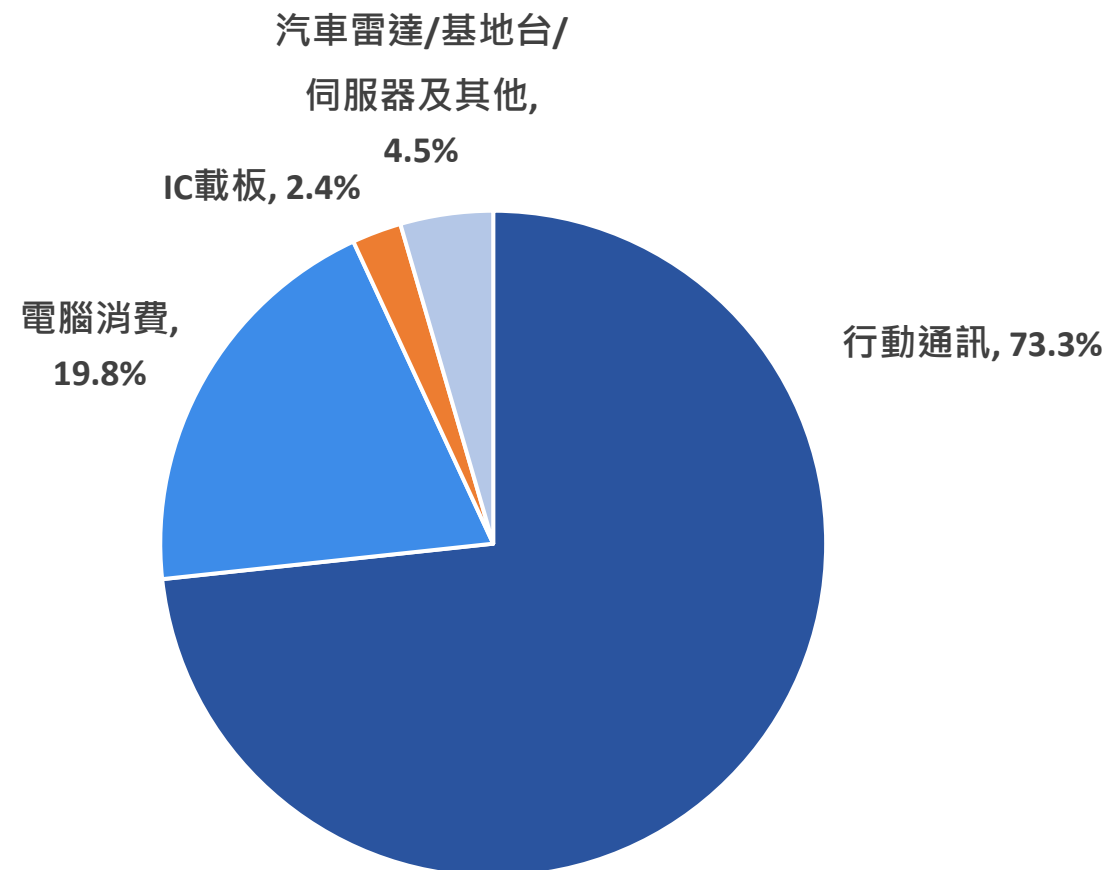
淨利率 (%)



2022Q1 營收新台幣339億



2023Q1 營收新台幣315億



資產負債表及重要財務比率

	2023-3-31		2022-3-31		單位：新台幣佰萬元 差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金 ⁽²⁾	68,703	29.7%	42,689	21.3%	26,014	+8.4ppts
應收款項	19,062	8.2%	26,569	13.2%	(7,507)	-5.0ppts
存貨	13,985	6.0%	19,754	9.8%	(5,769)	-3.8ppts
不動產、廠房及設備 ⁽³⁾	108,666	47.0%	93,471	46.6%	15,195	+0.4ppts
資產總額	231,417	100.0%	200,579	100.0%	30,838	
借款	50,255	21.7%	36,070	18.0%	14,185	+3.7ppts
應付款項	34,625	15.0%	36,412	18.2%	(1,787)	-3.2ppts
負債總額	101,592	43.9%	82,544	41.2%	19,048	+2.7ppts
股東權益總額	129,824	56.1%	118,035	58.8%	11,789	-2.7ppts

重要財務比率

平均收現日數(天)	71	86	(15)
平均銷貨日數(天)	59	66	(7)
流動比率(倍)	1.41	1.66	(0.25)
資產生產力(倍) ⁽⁴⁾	1.18	1.51	(0.33)

附註：(1) 2023年3月31日流通在外股數為944,956仟股。(2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。

(3) 不動產、廠房及設備包含投資性不動產。(4) 資產生產力=年化營業收入淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

歷年營運成果

單位：新台幣佰萬元

年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
營業收入	44,280	55,369	64,483	75,954	85,738	82,393	109,238	117,913	120,068	131,279	155,022	171,356
營業毛利	6,993	10,775	11,894	14,323	16,427	12,542	17,833	26,061	27,222	26,584	30,537	39,888
本期淨利	2,356	4,056	5,471	6,735	7,731	3,456	6,772	11,536	12,402	11,508	13,694	20,535
母公司淨利	2,356	4,056	5,471	6,735	7,731	3,456	5,172	8,448	8,685	8,095	9,651	14,197
折舊及攤銷	3,008	3,375	3,742	4,293	4,850	5,295	5,679	6,820	7,955	8,405	11,875	14,638
每股盈餘 (元)	3.30	5.49	7.41	9.12	9.80	4.29	6.43	10.50	9.93	8.90	10.21	15.02
每股股利 (元)	1.50	2.50	3.00	3.67	4.50	2.20	3.30	4.46	4.50	4.50	5.00	6.00
分派比率 (%)	45.5%	45.5%	40.5%	40.2%	45.9%	51.3%	51.3%	42.5%	45.3%	50.6%	49.0%	40.0%
現金及約當現金 *	4,084	8,756	10,016	23,482	31,572	30,241	33,296	49,154	43,071	46,775	35,179	57,599
不動產、廠房及設備	27,097	26,637	27,843	30,073	32,074	32,262	36,681	41,913	46,243	68,177	86,073	104,814
資本額	6,699	7,034	7,386	7,386	8,047	8,047	8,047	8,047	9,022	9,470	9,470	9,470
股東權益報酬率 (%)	15.34%	21.27%	23.77%	23.33%	20.82%	8.59%	14.49%	17.30%	14.72%	11.84%	12.59%	16.67%
負債比率 (%)	67.03%	66.28%	64.06%	62.54%	53.70%	59.72%	55.33%	44.25%	35.41%	42.56%	42.01%	42.87%

* 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等



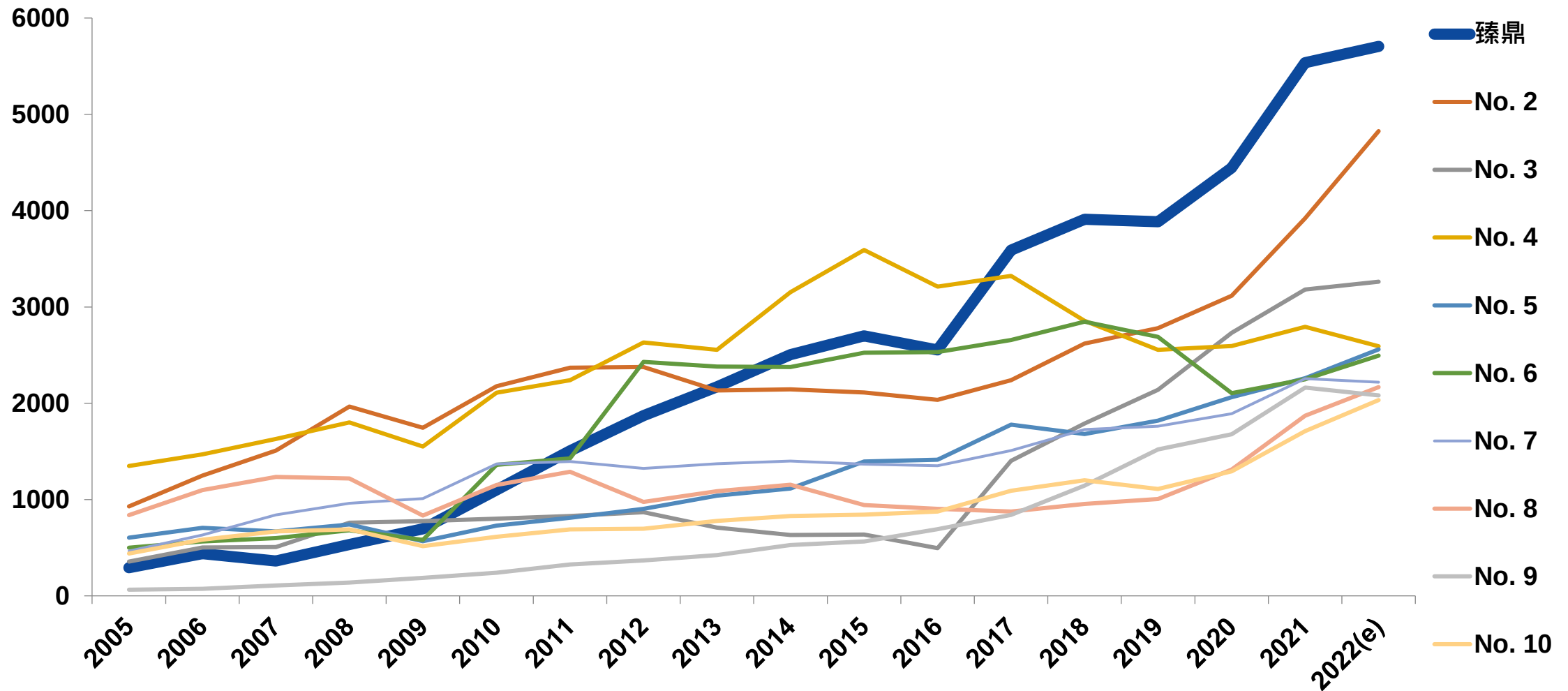
臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

策略布局

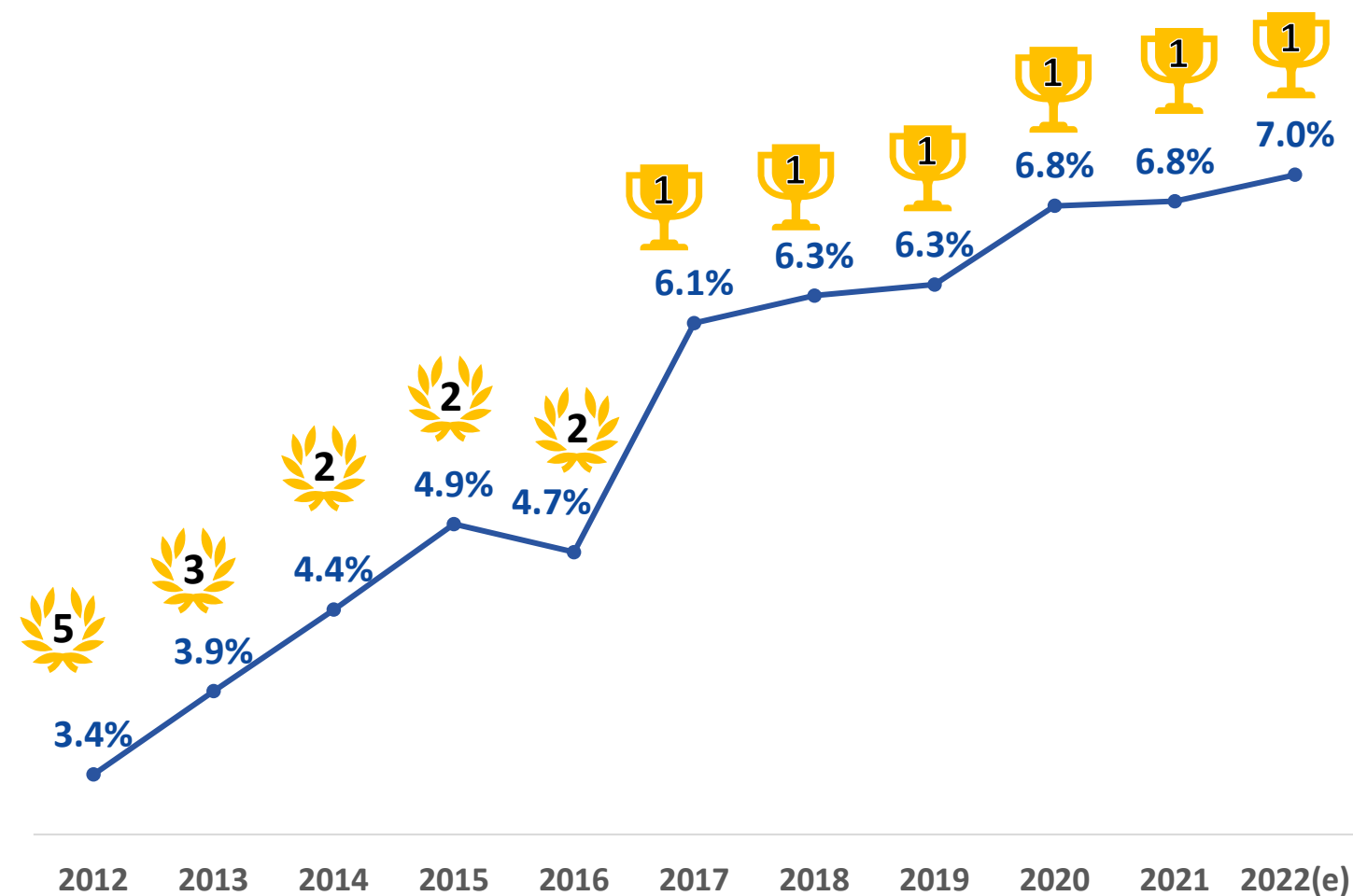
2022全球前十大PCB領導廠商歷年營收趨勢

單位：百萬美元



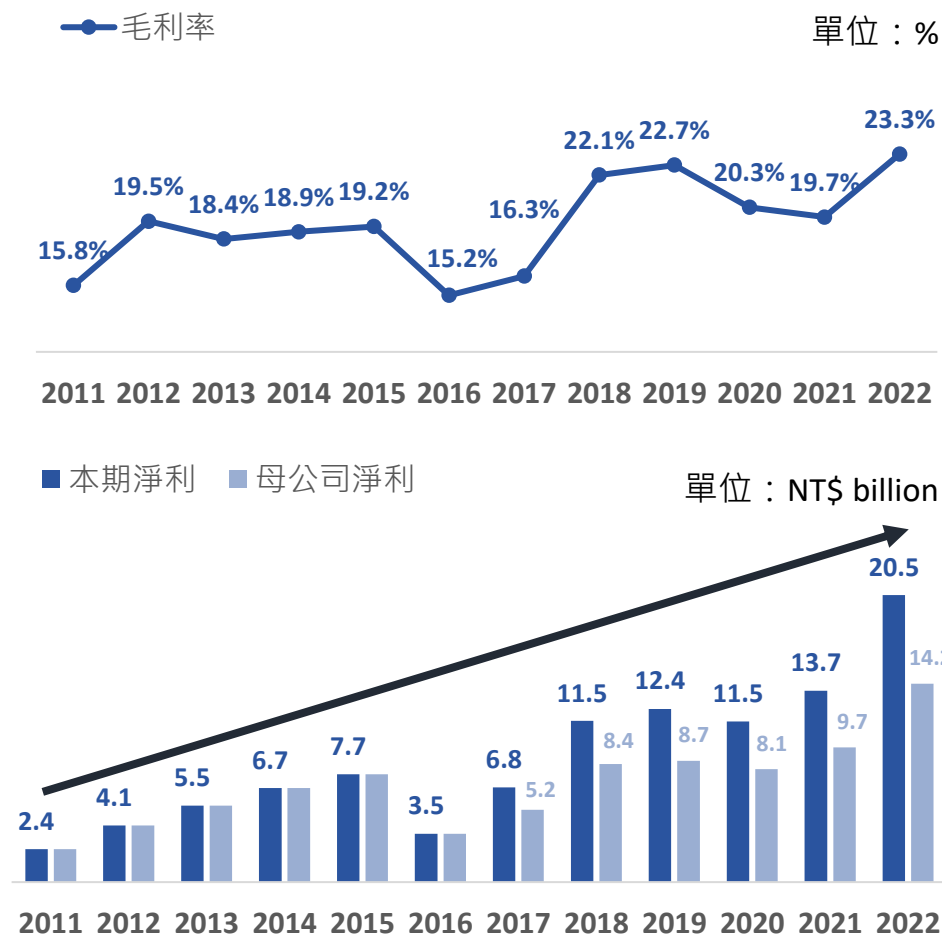
資料來源：NT Information ; Prismark (2023/02)

臻鼎持續提升全球PCB市占率

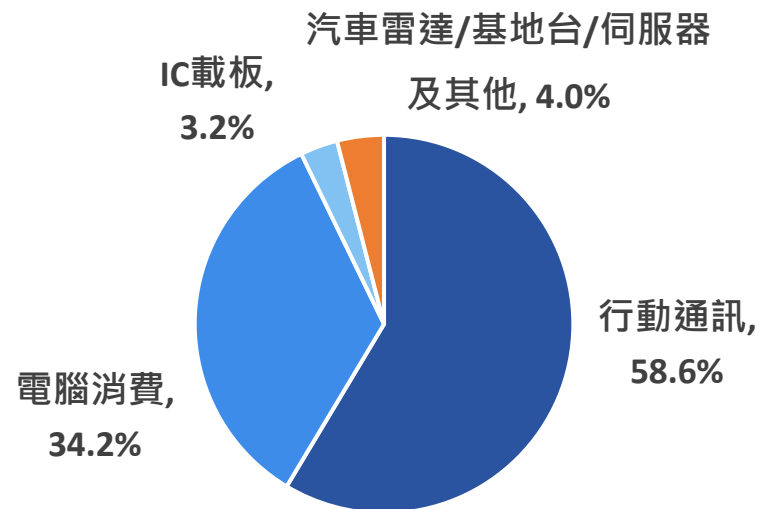


資料來源：Prismark

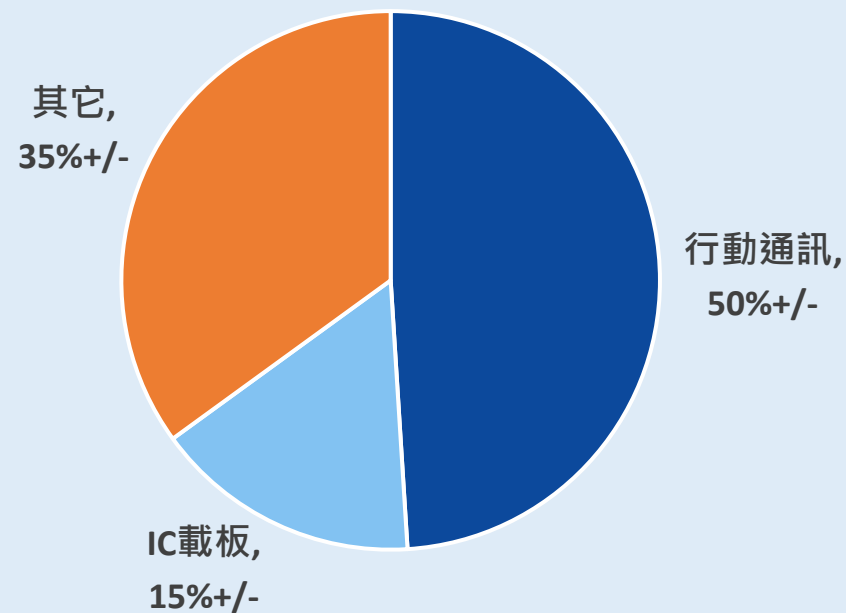
同時保持穩健獲利



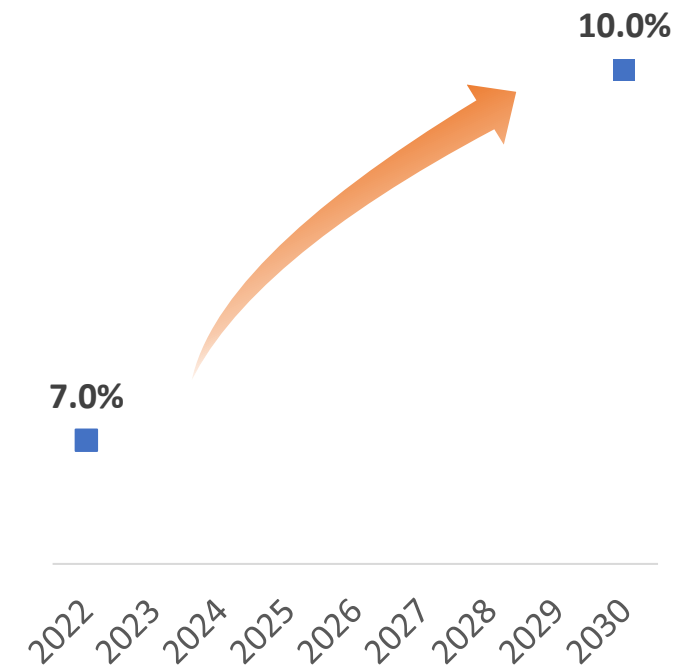
2022年營收產品應用比重

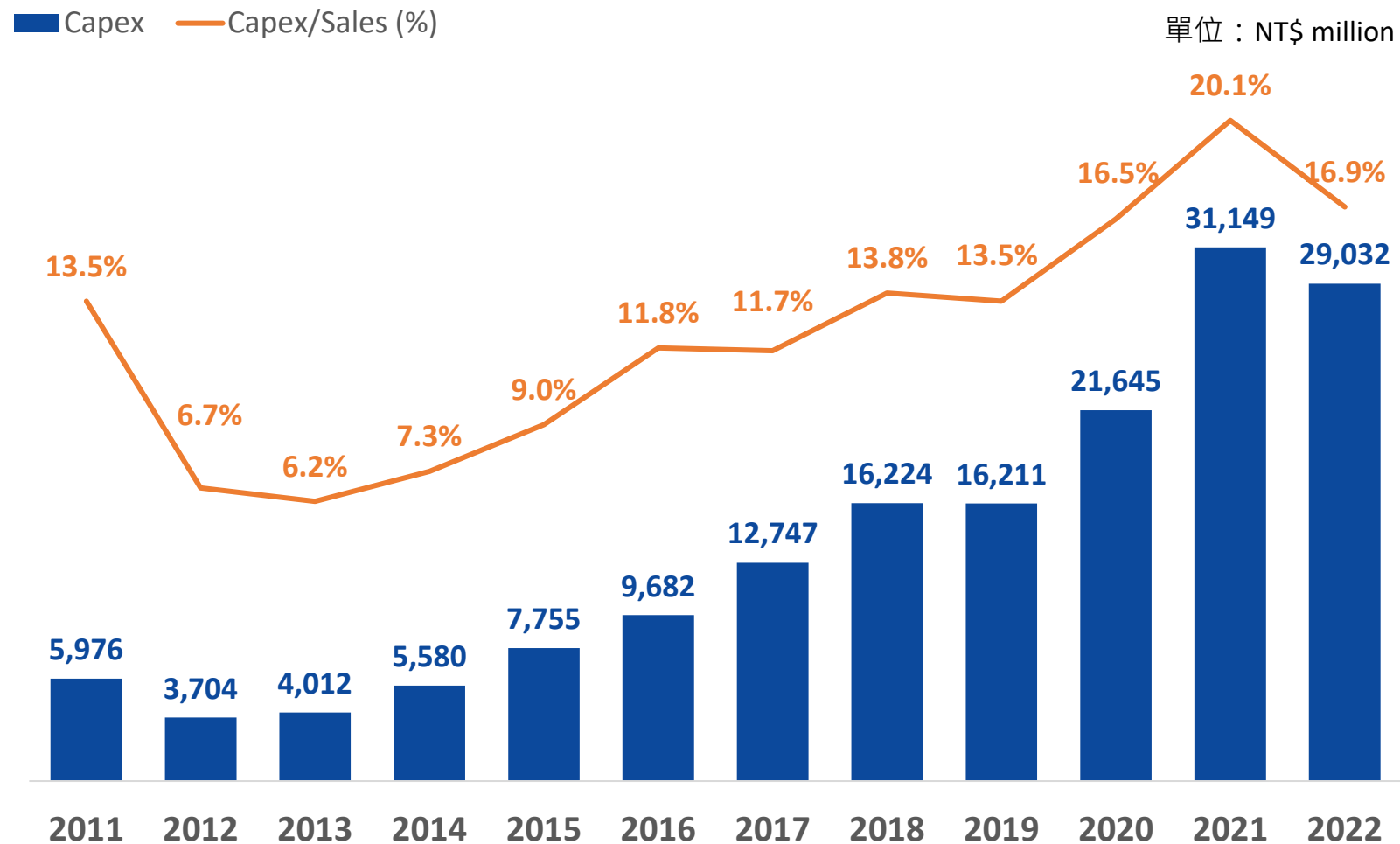


2025年目標營收產品應用比重



2030年目標全球市佔率達10%

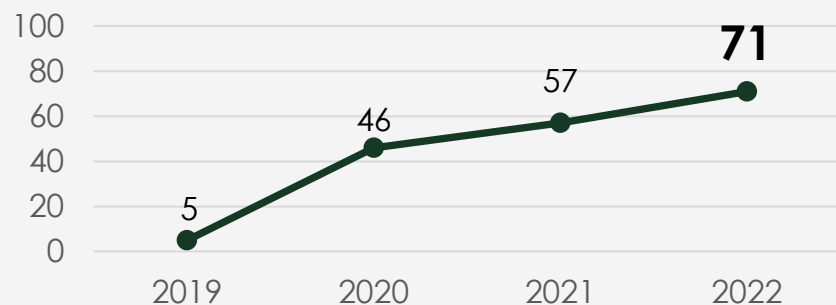




糧草先行，
及早布局客
戶所需產能

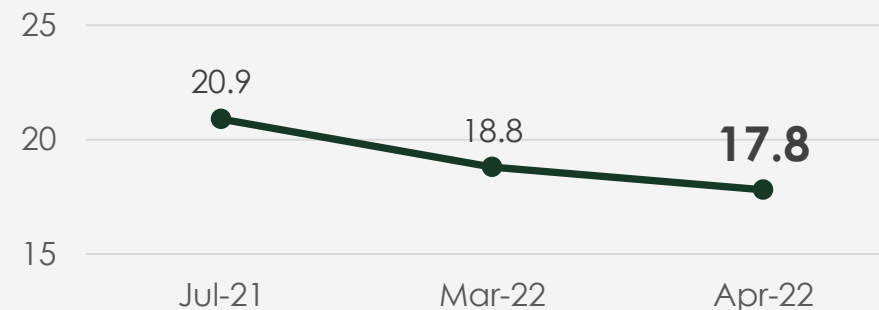
標普全球企業永續評鑑 S&P Global ESG

2022年S&P Global ESG評級進步至71分，入選標普全球永續年鑑 (Sustainability Yearbook)。



Sustainalytics ESG 風險評級

Sustainalytics ESG風險評級由20.9下降至17.8，由中等風險下降至低等風險。



富時羅素 FTSE Russell ESG

2022年12月FTSE Russell ESG評級由3.6分進步至4.3分（滿分為5分），成為台灣上市櫃公司並列第三名。

ESG Rating: 4.3

ICB Supersector: Industrial Goods & Services

Percentile rank: 95 ⓘ

Environment Score: 4.0

ICB Supersector decile rank: 10 ⓘ

Social Score: 4.1

ICB Supersector decile rank: 10

Governance Score: 5.0

ICB Supersector decile rank: 10

彭博性別平等指數

2022年首度參與即入選2023彭博性別平等指數，成為該產業全球第一家入選的企業，也是台灣入選的16家企業之一。



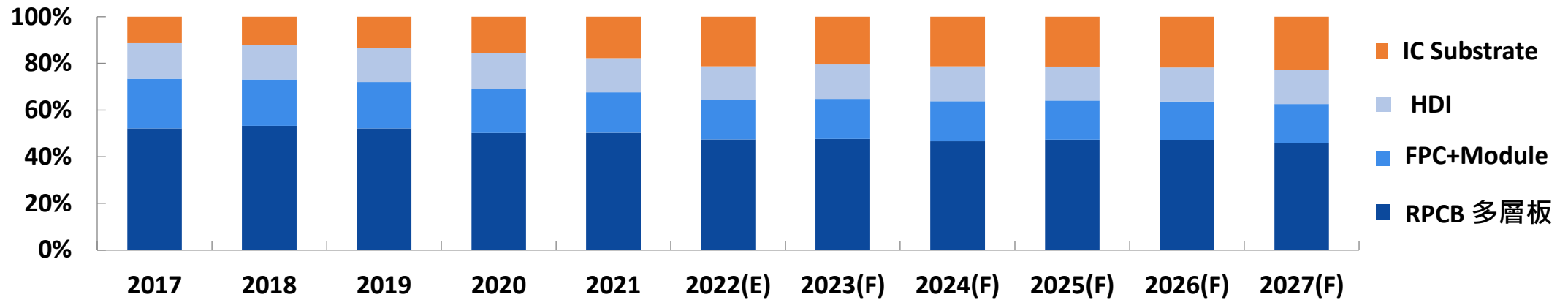


臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

營運規劃與執行

各類PCB市場規模預期持續成長



產品	項目	2017	2018	2019	2020	2021	2022(E)	2023(F)	2024(F)	2025(F)	2026(F)	2027(F)	2022-27 CAGR
RPCB 多層板	產值	30,656	33,225	31,969	32,674	40,641	38,721	37,340	38,179	41,939	44,430	45,048	3.1%
	佔全球比	52.1%	53.2%	52.1%	50.1%	50.2%	47.4%	47.6%	46.6%	47.3%	47.1%	45.8%	
FPC+Module	產值	12,523	12,395	12,195	12,483	14,058	13,842	13,427	14,131	14,872	15,652	16,473	3.5%
	佔全球比	21.3%	19.9%	19.9%	19.1%	17.4%	16.9%	17.1%	17.2%	16.8%	16.6%	16.7%	
HDI	產值	8,968	9,222	9,008	9,874	11,811	11,763	11,528	12,225	12,965	13,749	14,581	4.4%
	佔全球比	15.2%	14.8%	14.7%	15.1%	14.6%	14.4%	14.7%	14.9%	14.6%	14.6%	14.8%	
IC Substrate	產值	6,696	7,554	8,139	10,188	14,410	17,415	16,073	17,441	18,926	20,538	22,286	5.1%
	佔全球比	11.4%	12.1%	13.3%	15.6%	17.8%	21.3%	20.5%	21.3%	21.3%	21.8%	22.7%	
合計		58,843	62,396	61,311	65,219	80,920	81,741	78,367	81,976	88,702	94,369	98,388	3.8%

資料來源：Prismark(2023/2)。 註：2023~2027年預測數據為參考Prismark預測值進行推算。

全球5大主要生產基地

多廠區生產基地，貼近客戶需求

中國大陸 秦皇島



秦皇島園區
(FPC與先進模組
/SLP高階 HDI)



BT載板園區

中國大陸 淮安



淮安第一園區
(RPCB/HDI)



淮安第二園區
(FPC與先進模組
/HDI/Mini LED 背光
超薄細線路電路板)



淮安第三園區
(高階 HDI/MSAP)

台灣



高雄園區
(FPC與先進模組)



桃園 先豐通訊園區
(網通、高速運算、汽
車等相關領域之印刷
電路板)

印度



清奈園區
(FPC先進模組)

中國大陸 深圳



深圳第一園區
(FPC與先進模組/HDI)



深圳第二園區
(FPC先進模組)



ABF載板園區

擴廠計畫：ABF試產良率已與Tier 1業者相當



秦皇島BT載板工廠：FC-CSP/WB-CSP/Memory



深圳 ABF載板工廠：FCBGA



高雄路竹科學園區：軟板與先進模組的生產線

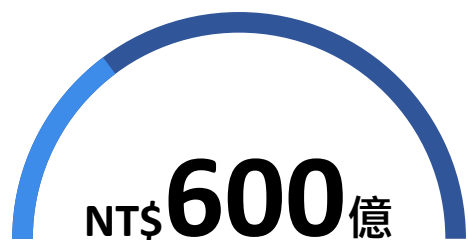


淮安第三園區：高階 HDI/MSAP

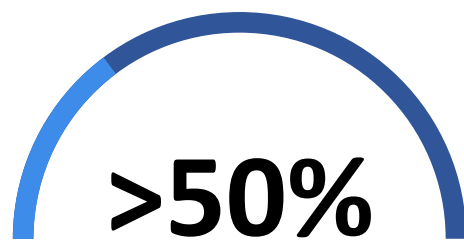
		2023				2024				2025			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
深圳 ABF載板 (兩廠樓地板面積共17萬平米)	Fab 1 (中高階產品)	裝機											
		樣品認證											
		量產，目標良率與tier 1競爭對手相當				產能滿載，目標良率與tier 1競爭對手相當							
	Fab 2 (高階產品)						裝機						
						樣品認證							
							量產						
秦皇島 BT載板 (兩廠樓地板面積各3萬平米)	Fab 1	品質領先業界											
	Fab 2	量產				產能利用率90%+							
淮安 MSAP (2棟樓地板面積9.12萬平方米)	HC01 (ELIC與MSAP產品)	樣品認證											
		量產，目標良率與tier 1競爭對手相當				產能利用率90%+，品質領先業界							
	HC02 (ELIC與MSAP產品Mini LED產品)										裝機		
											樣品認證		
													量產

基於目前對營運的展望，公司目標：

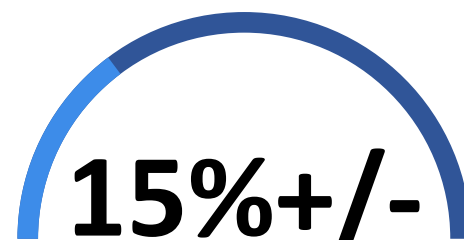
- 2023年合併營收：總體環境不確定因素高，但仍將致力達成約略持平之目標，並正向看待2024-2025需求
- IC載板營運目標：



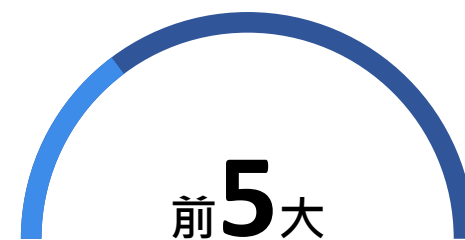
IC載板資本支出：
2022-2025規劃投資
600億，每年150億元



IC載板營收：
未來三年複合成長
率 > 50%



IC載板營收：
至2025年，IC載板占
臻鼎合併營收15%+/-



IC載板市占率：
目標2030年成為IC
載板全球前五大



Q&A



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

THANK YOU